

ネプコン ジャパン

エレクトロニクス開発・実装展

本展を
構成する7展

- インターネプコン ジャパン
- エレクトロテスト ジャパン
- 半導体・センサ パッケージング展
- 微細加工 EXPO
- 電子部品・材料 EXPO
- プリント配線板 EXPO
- パワーデバイス&モジュール EXPO **NEW**

東京展 (1月)

2024年

会期: 1月24日[水]~26日[金]

会場: 東京ビッグサイト

東京展 (9月)

2024年

会期: 9月4日[水]~6日[金]

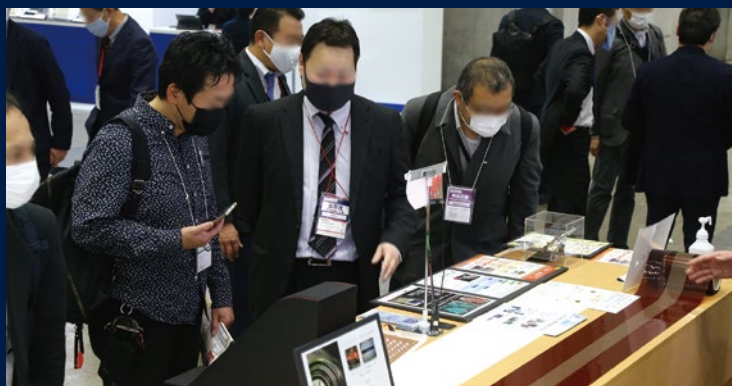
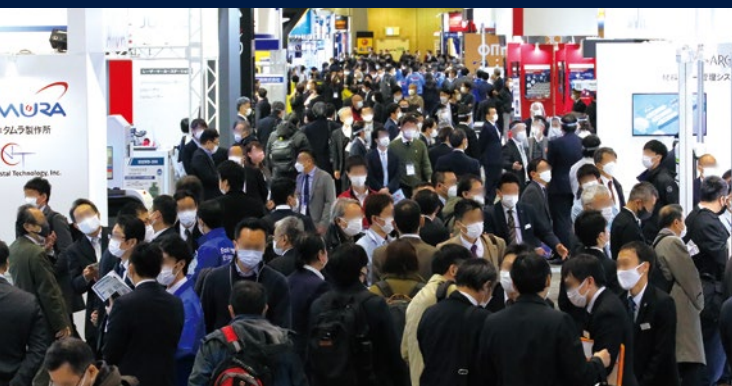
会場: 幕張メッセ

名古屋展


2024年











会期: 10月23日[水]~25日[金]

会場: ポートメッセなごや



INDEX

 から該当ページにジャンプできます

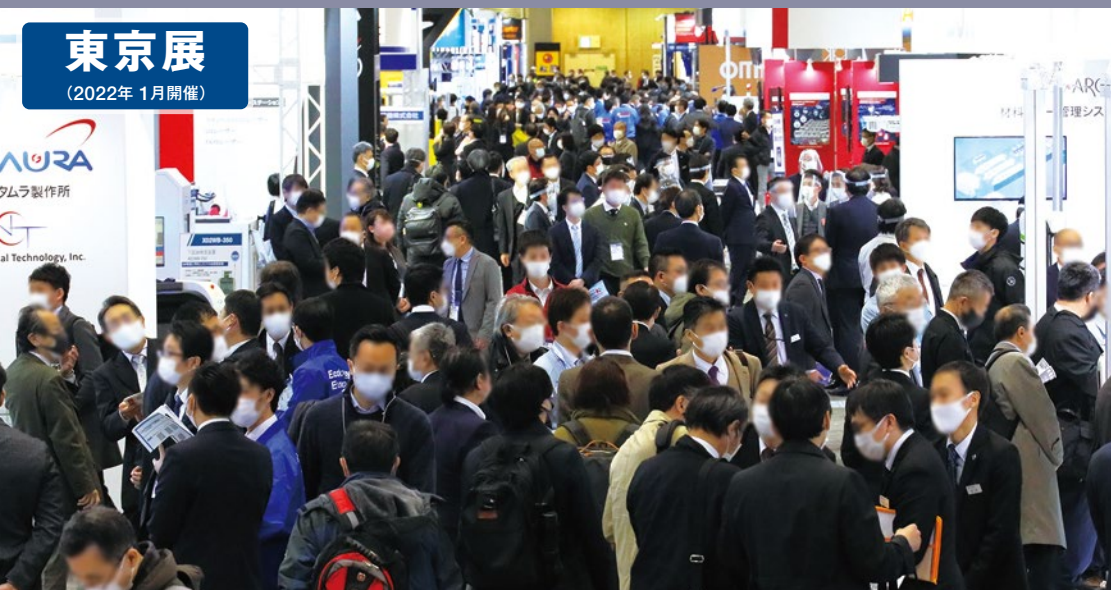
- ◆ 前回 会場風景 P3 
- ◆ 本展の特長 P4 
- ◆ 東京展(1月) P5~6 
- ◆ 東京展(9月) P7 
- ◆ 名古屋展 P8 
- ◆ カンファレンス P9 
- ◆ 出展料金について P10 
- ◆ プロモーションプラン P11~12 
- ◆ サポートサービス P13 
- ◆ 出展申込 P14 

前回 会場風景 (2022年)

展示会場では 活発な商談が行われました

東京展

(2022年 1月開催)



名古屋展

(2022年10月開催)



東京展

(2022年 9月開催)



東京展 (1月開催)

前回の会場風景 動画を観る



東京展 (9月開催)

前回の会場風景 動画を観る



名古屋展 (10月開催)

前回の会場風景 動画を観る



本展は**電子機器メーカー**と商談する絶好の場です

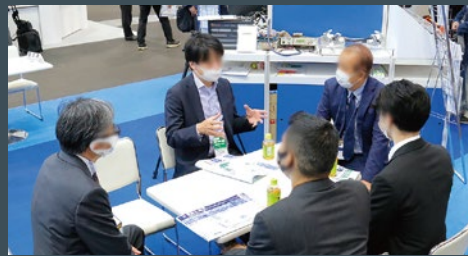
出展社

下記のメーカー、商社 など

- 実装・製造装置
- 検査・測定装置
- 半導体・センサ
パッケージ技術
- パワーデバイス技術
- 電子部品・材料
- プリント配線板
- 微細加工技術 …など

商談内容

- ◆ 新製品・新技術の
売込み
- ◆ 課題についての
技術相談
- ◆ 見積り・導入時期の
打合せ



来場対象者

下記メーカーの技術者

- 電子機器
- 電子部品
- 半導体・センサ
- 自動車/電装品
- ロボット
- 産業機器
- 医療機器
- ウェアラブル …など

出展条件

本展では、毎年非常に多くの来場者から「座って具体的な商談をしたいので、ブースにテーブルと椅子を設置して欲しい」との強い要望が寄せられています。従って、すべてのブースに1セット以上の商談席を設置し、商談を行っていただくことになっております。

年3回の出展で、切れ目なく全国に売込めます

1月 | 東京展

アジア最大級のエレクトロニクス総合展

会期 2024年1月24日[水]~26日[金]

会場 東京ビッグサイト

- ◆ エレクトロニクス開発・実装技術が出展
- ◆ 世界中の電子機器・半導体メーカーが来場
- ◆ 次回は規模を1.3倍に拡大

出展社数

1,900社

来場者数

90,000名

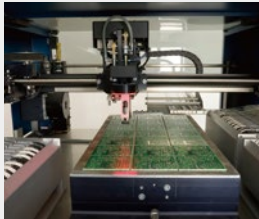
※同時開催展を含む。予定。



前回の様子(2022年1月)

第38回 インターネンコン ジャパン エレクトロニクス 製造・実装展

マウンター・
実装関連装置
はんだ・はんだ装置
レーザー加工装置
EMS・製造受託
クリーン・
静電対策製品
…など



第38回 エレクトロテスト ジャパン エレクトロニクス 検査・試験・測定展

外観検査装置
非破壊検査装置
環境試験装置
測定・計測装置
検査受託サービス
…など



第25回 半導体・センサ パッケージング展

パッケージ装置
検査・測定装置
パッケージ材料・部品
めっき・エッチング
試作・設計サービス
…など

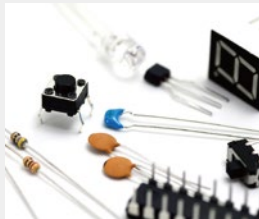


新設 第1回 パワーデバイス& モジュール EXPO

半導体材料・部品
半導体製造・検査装置
EMC・ノイズ対策
熱対策(放熱・冷却)
制御・駆動・センシング
パワーデバイス
パワーモジュール
…など

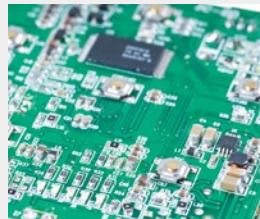
第25回 電子部品・材料 EXPO

電子部品
電子材料
5G向け部品・材料
半導体・センサ
材料加工装置
…など



第25回 プリント配線板 EXPO

リジッド基板
フレキシブル基板
基板材料
設計・実装サービス
受託サービス
…など



第14回 微細加工 EXPO

レーザー加工
表面処理/
エッチング
プレス/成形/切削/
穴あけ加工
精密製造加工
機械工具
…など



年3回の出展で、切れ目なく全国に売込めます

自動車、ロボット、スマート工場の展示会を同時開催

ネプコン ジャパン 東京展 (1月) 会場レイアウト図 (予定) (東京ビッグサイト 東1~4ホール)



年3回の出展で、切れ目なく全国に売込めます

9月 | 東京展 下半期に電子機器・半導体メーカーと商談する絶好の場

会期 2024年9月4日[水]~6日[金]

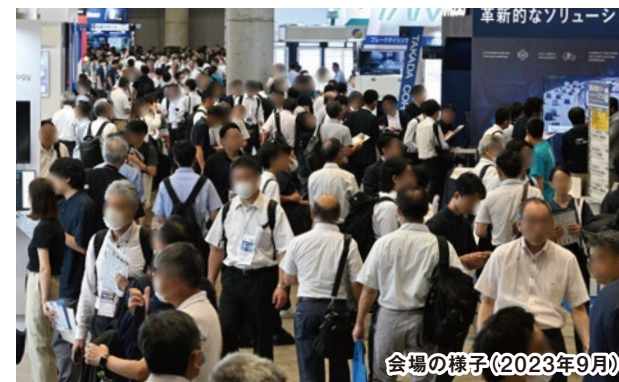
会場 幕張メッセ

- ◆ 5G、AI・IoT、パワーデバイスなど、エレクトロニクス業界の重要テーマを網羅した総合展
- ◆ 1月展とは違った来場者に売込めます
- ◆ 下半期に電子機器メーカーと商談する絶好の場

■ 2023年9月 出展社数 **208社** 来場者数 **25,161名**

■ 2024年9月(予定) 出展社数 **300社** 来場者数 **30,000名**

※同時開催展を含む。



会場の様子(2023年9月)

ネプコン ジャパン 東京展(9月) 会場レイアウト図(予定) (幕張メッセ 1~3ホール)



年3回の出展で、切れ目なく全国に売込めます

10月 | 名古屋展

中部最大級のエレクトロニクス総合展

会期 2024年10月23日[水]~25日[金]

会場 ポートメッセなごや

- ◆ 中部最大級! 680社が出展するエレクトロニクス総合展
- ◆ 来場者の約9割が中部・西日本から来場。中部・西日本のユーザーに売込む絶好の場
- ◆ 次回は展示館を1つ追加し規模を拡大

出展社数 **680社**

来場者数 **43,000名** ※同時開催展を含む。予定。

ネプコン ジャパン 名古屋展 会場レイアウト図(予定) (ポートメッセなごや 新 第1~3展示館)

第1展示館

第7回 名古屋

ネプコン ジャパン

エレクトロニクス開発・実装展

来場

第7回 名古屋

オートモティブワールド

クルマの先端技術展

【来場対象者】
自動車・部品メーカーの生産革新、工場管理、生産技術者 など

第3展示館

名古屋 Factory Innovation Week 2024

第3回 名古屋

グリーンファクトリー EXPO

製造カーボンニュートラル・GX展

【来場対象者】
製造業の製造・経営・総務部門 など

第7回 名古屋

ロボデックス

ロボット[開発]・[活用]展

【来場対象者】
ロボットメーカー・ユーザーの設計・開発・製造部門 など

第7回 名古屋

スマート工場 EXPO

IoT/AI/FAによる 製造革新展

【来場対象者】
製造革新を目指す、製造業の工場管理・生産現場の関係者 など

第2展示館

第4回 名古屋

スマート物流 EXPO

物流DX/ロボット/カーボンニュートラル展

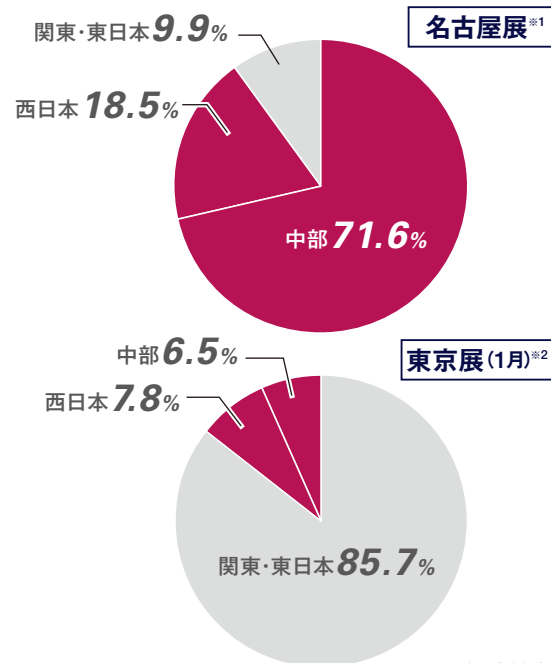
【来場対象者】
製造業の物流部門や、物流・倉庫・運輸関係者 など

中部・西日本のユーザーに売込む絶好の場

(来場地域別 分布図)

来場者の

90%が 中部・西日本のユーザー



※1 2021年国内来場者 実績
※2 2022年国内来場者 実績

先端テーマの講演を併催、質の高い来場者を誘致します

5G、CASE、カーボンニュートラル、車載半導体など先端トピックを網羅したカンファレンスを開催。専門性の高い来場者を動員します。

過去カンファレンス講師 (一部抜粋)



経済産業省
商務情報政策局
情報産業課長
西川 和見



ソニーセミコンダクタソリューションズ(株)
代表取締役社長 兼 CEO
清水 照士



(株)村田製作所
取締役 専務執行役員
技術・事業開発本部 本部長
医療・ヘルスケア機器事業担当役員
岩坪 浩



(株)NTTドコモ
執行役員
6G-IOWN 推進部 部長
中村 武宏



**TSMCジャパン
3DIC研究開発センター(株)**
Vice President, センター長
江本 裕



エリクソン・ジャパン(株)
チーフ・テクノロジー・オフィサー
(CTO)
藤岡 雅宣



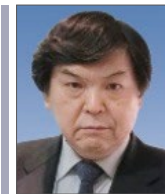
**ルネサス
エレクトロニクス(株)**
生産本部 実装技術開発統括部
シニアプリンシパルスベシャリスト
馬場 伸治



**Taiwan Semiconductor
Manufacturing Company, Ltd.**
High Performance
Computing BD,
Director,
Yujun Li



ルネサス エレクトロニクス(株)
IoT・インフラ事業本部
コアIP開発統括部
基盤IP技術開発部
部長
大野 剛史



(株)産業タイムズ社
代表取締役 会長
泉谷 渉



(株)デンソー
エレクトロ製品基盤技術部
実装構造開発室
先端実装構造企画課 担当係長
篠田 卓也



三菱電機(株)
パワーデバイス製作所
応用技術統括/
**メルコセミコンダクタ
エンジニアリング(株)**
取締役
山田 順治



**Taiwan Semiconductor
Manufacturing Company, Ltd.**
Automotive and
MCU Business Development,
Director,
Cheng-Ming Lin



東京大学
教授 d.labセンター長
RaaS理事長
黒田 忠広



日立Astemo(株)
技術開発統括本部
技術プラットフォーム本部
材料技術開発部
チーフエンジニア
石井 利昭



ソニー(株)
モバイルコミュニケーションズ事業本部
ソフトウェア技術部門 SW開発3部
Access Technology Strategy
シニアソフトウェアエンジニア
豊田 修之

※ 敬称略・順不同。所属・役職は講演当時のものです。掲載枠上 講師の役職・所属を省略している場合もございます。

出展料金について

■ 出展小間料金 (1小間あたり、税別)

1小間スペース 6.0m×2.7m=16.2㎡

東京展

(2024年1月開催)

1,040,000円

東京展

(2024年9月開催)

1,040,000円

名古屋展

(2024年10月開催)

990,000^{*1}円/1,040,000円

*1 特別割引料金: 2023年10月27日までのご契約に適用。

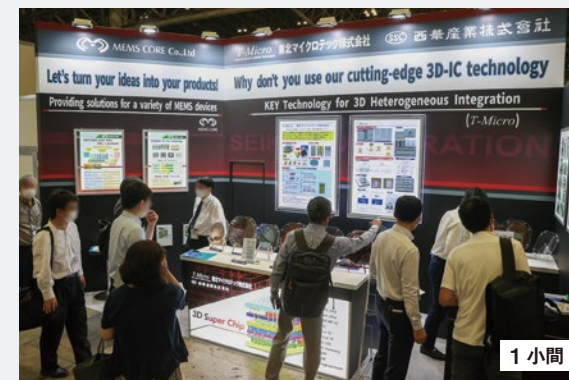
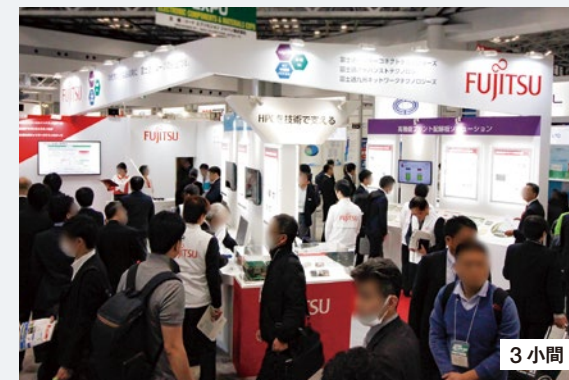
※上記は3日間のスペース料金です。柱・壁・カーペットなどの装飾物は含まれません。

※ブース施工においては、「レンタル装飾」セットを利用させていただき方法と、
 独自で施工していただく方法がございます。
 レンタル装飾をご希望される場合は事務局にお問合せください。

※角が含まれる小間をご希望の場合は1角につき50,000円(税別)がかかります。

※上記以外に、システム利用料などが必要となります。詳細はお問合せください。

※出展ブース例



出展成果を高めるプロモーションプラン

出展成果をさらに高めるプロモーションプランを**特別価格**でご利用いただける**パッケージ**をご用意。
ニーズに合わせて3つのプランからお選びいただけます。

プレミアム パック (3社限定)

あらゆる広告をジャックした最大露出のプレミア広告プラン

公式ホームページ
バナー広告

カンファレンスサイト
バナー広告

出展社検索サイト
ハイグレード
(上位表示+拡大表示)

来場誘致メール広告

「ブースへの来場特典
クーポン」配信

会場案内図 広告

デジタルサイネージ広告

展示会場 入口前
床面広告

ブース上 吊りバナー広告

通常価格 ¥4,400,000 ▶ **パッケージ価格 ¥4,000,000** (税別)

商談強化 パック

より質の高い顧客をブースへ来場促進できるプラン

公式ホームページ
バナー広告

カンファレンスサイト
バナー広告

出展社検索サイト
ハイグレード
(上位表示+拡大表示)

来場誘致メール広告

「ブースへの来場特典
クーポン」配信

会場案内図 広告

デジタルサイネージ広告

通常価格 ¥2,900,000 ▶ **パッケージ価格 ¥2,500,000** (税別)

スターターパックⅡ

より出展効果を高めたい
企業向けのプラン

出展社検索サイト
スタンダード (拡大表示)

来場誘致メール広告

「ブースへの来場特典
クーポン」配信

会場案内図 広告

通常価格 ¥1,200,000 ▼

パッケージ価格 ¥950,000 (税別)

お好みの広告を1つから自由にお選びいただけるアラカルトプランもご用意しております。

[詳細はこちら](#) ↓

出展成果を高める広告パッケージ

効果的な広告を一部ご紹介します。貴社ブースへの集客力を上げるために、ぜひご活用ください。
 なお、枠数に限りがございますので、お早めにお申込みください。

1 デジタルサイネージ広告

料金 ¥800,000 (税別)

展示会場へ向かう通路に設置します。
 社名、ブース番号、製品情報などを掲載することにより、貴社ブースへの集客を促します。



2 会場案内図 広告 (WEB版+印刷版)

料金 ¥500,000 (税別)

会場案内図に貴社広告を掲載することで、来場者に対して幅広く告知することが可能です。WEB版では出展社 検索サイト内の貴社情報ページにリンクが設定されるため、WEBと会場の両方で集客が図れます。



3 展示会場入口前 床面広告

料金 ¥500,000 (税別)

展示会場の入口前の床面に、貴社の広告を出カシートで貼り付けることができます。
 社名、ブース番号、製品情報などを掲載することにより、貴社ブースへの集客を促します。



4 公式ホームページ バナー広告

料金 ¥200,000 (税別)

■ 掲載イメージ



会期が近づくとつれアクセスが殺到します!

貴社の出展を幅広くユーザーに告知でき、リンクしている 貴社ホームページのアクセス数も増えます。

※広告掲載位置は、レイアウトの都合により変更となる場合がございます。

■ バナー広告 拡大図



■ 公式ホームページアクセス数

2022年1月開催 **ネブコン ジャパン**
 PV数: **1,543,715**

※2021年11月5日~2022年1月21日のデータ (同時開催展を含む)

この他にも多数広告をご用意しています。 [詳細資料のダウンロードはこちら](#)

出展社の成功にコミットします

1 事務局の専任スタッフが出展準備をサポート

初めての方でも安心して出展いただけるよう、専任スタッフが出展準備や、成果を上げるためのサポートをいたします。



〈イメージ〉

2 出展社・製品検索サイトへの掲載 (有料)

多くの来場者が事前にチェックする出展社・製品検索サイトに貴社情報を掲載。



〈イメージ〉

3 展示会招待用 URLリンクの提供

事務局より本展の招待券用URLリンクを提供。取引先や新規顧客へご送付いただくことで、貴社ブースへの集客を促進できます。



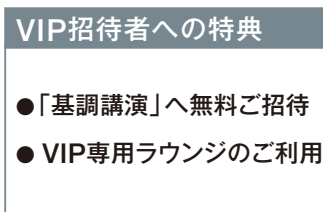
〈イメージ〉

4 VIP特別招待制度

重要顧客や今後取引したい企業、普段コンタクトの取れない課長職以上の方へ、来場特典をつけて招待できます。



〈イメージ〉



5 報道関係者向け製品情報 (プレスリリース) 配信サービス

見どころ情報を国内外の約500媒体に配信。報道関係者に幅広く製品を紹介できます。



〈イメージ〉

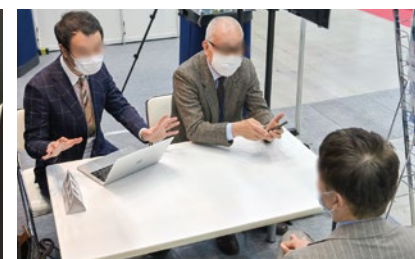
※掲載企業は事務局が任意で選定いたします。

出展スペースには限りがございます。お早めにお申込みください。



出展希望の方

出展申込書をダウンロード ↓



問合せ先

主催者 RX Japan株式会社 ネプコン ジャパン 事務局
〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階



E-mail: inj.jp@rxglobal.com



Tel: 03-6739-4102



Web: www.nepconjapan.jp